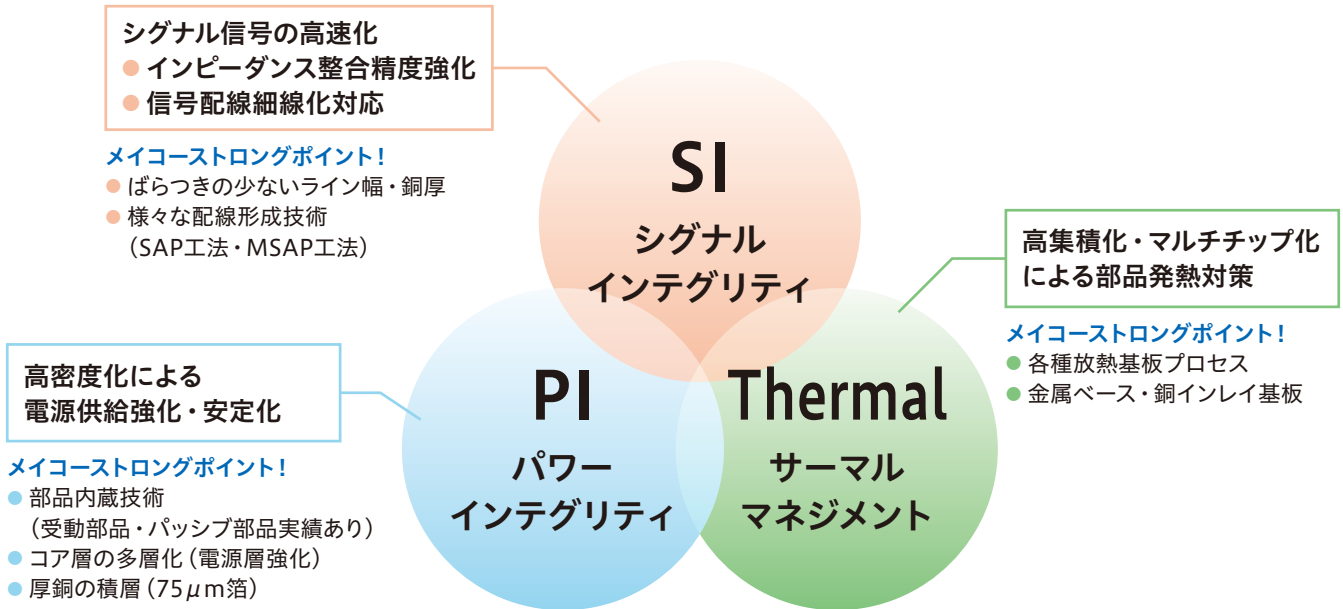
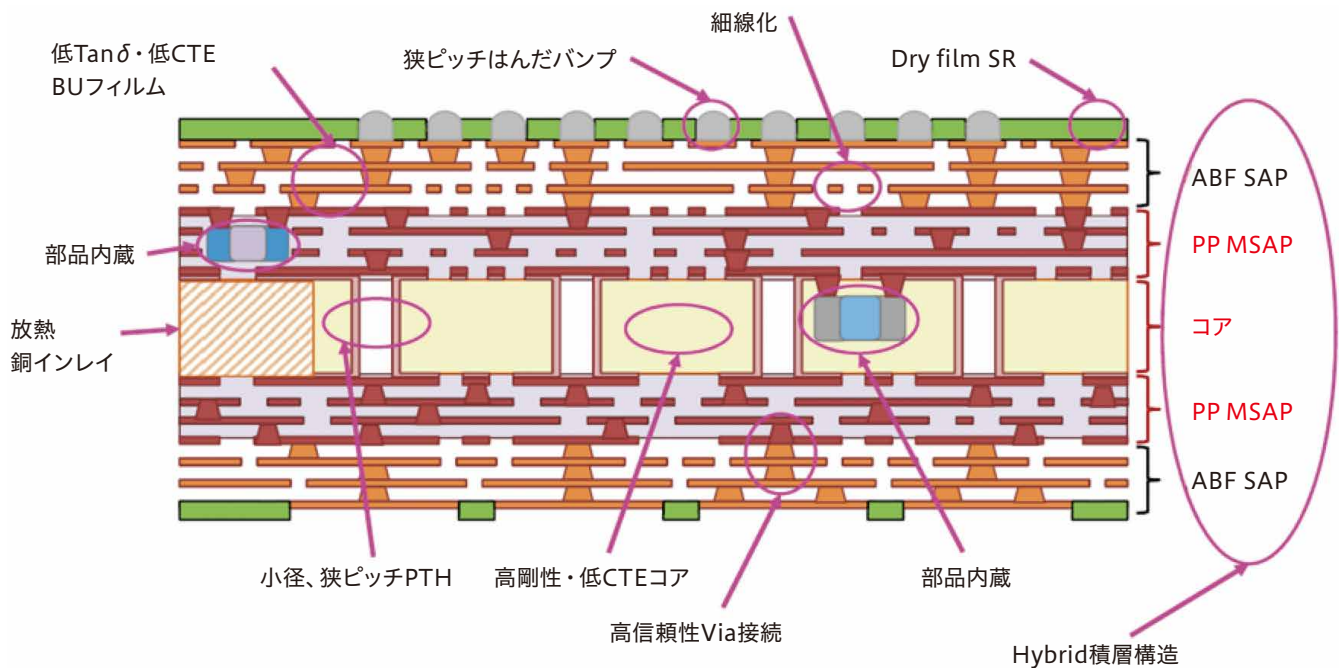


石巻工場 Feature ①

半導体パッケージの技術課題にソリューションを提供する工場



新規構造の提案



※備考：図は様々なプロセスを組み合わせた参考例になります。

メイコー保有プロセスで上記基板構造の実現が可能です